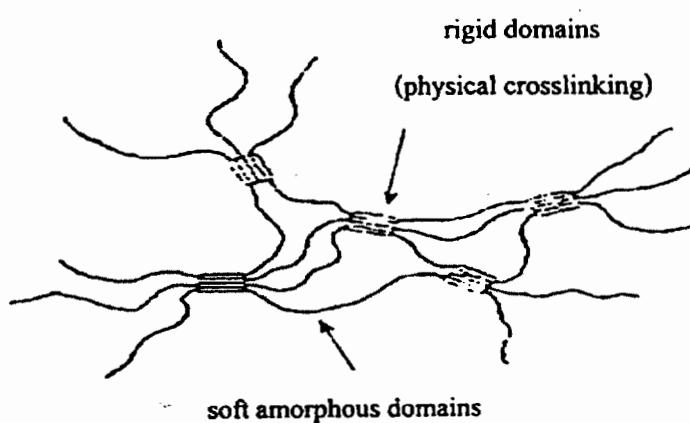


บทที่ 2

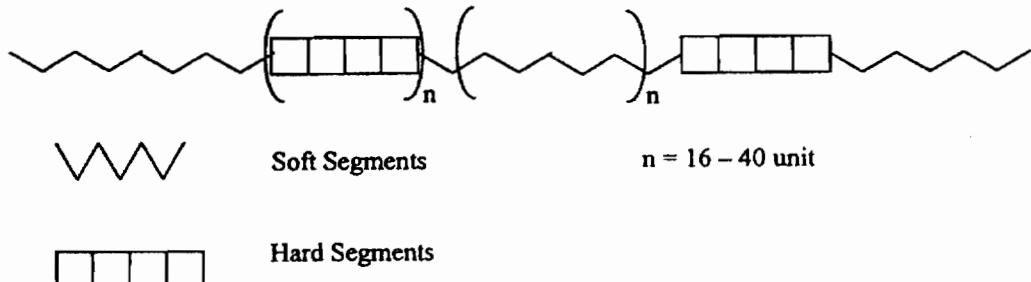
พฤติกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทอร์โนพลาสติกอีลาสโตรเมอร์

เทอร์โนพลาสติกอีลาสโตรเมอร์ (Legge *et al.*, 1987) เป็นวัสดุที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายกับยางที่อ่อนหุ่นห้อง และสามารถกลมและໄหลได้เหมือนเทอร์โนพลาสติกที่อ่อนหุ่นสูง ทำให้วัสดุนี้มีข้อได้เปรียบกว่ายางในกระบวนการแปรรูป และสามารถที่จะนำมากลมใช้ใหม่ได้ เทอร์โนพลาสติกอีลาสโตรเมอร์จึงเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะง่ายต่อการแปรรูป ประยุคพลังงานรวมทั้งลดปริมาณของเตียงที่ต้องการทึบ เทอร์โนพลาสติกอีลาสโตรเมอร์ชนิดแรกได้จากการสังเคราะห์โคโพลิเมอร์แบบบล็อกที่ประกอบด้วย พอลิเมอร์ที่ยืดหยุ่น เช่น ยางและพอลิเมอร์ที่เป็นของแข็ง เช่น พลาสติก ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดงลักษณะสัมฐานวิทยาของเทอร์โนพลาสติกอีลาสโตรเมอร์แบบบล็อกโคโพลิเมอร์ และภาพที่ 2.2 เป็นภาพแสดงลักษณะที่นำไปของสายโซ่ไม่เลกูลของเทอร์โนพลาสติกอีลาสโตรเมอร์แบบบล็อกโคโพลิเมอร์ ความต้องการใช้วัสดุชนิดนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 1990 พบร่วมกับการใช้วัสดุชนิดนี้มากถึง 6.67 แสนล้านตัน (Agrawal *et al.*, 1997)



ภาพที่ 2.1 ลักษณะสัมฐานวิทยาของเทอร์โนพลาสติกอีลาสโตรเมอร์แบบบล็อกโคโพลิเมอร์



ภาพที่ 2.2 ลักษณะของสายโซ่ไม้เลぐูลของเทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกโพลีเมอร์

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการใช้คำว่าเทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการค้นพบโพลีเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายกับยาง และสามารถแปรรูปแบบพลาสติก ได้แก่ พีวีซีอ่อน (plasticized, PVC) ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้งานในอุตสาหกรรมหนังเทียม อุตสาหกรรมรองเท้า และอุตสาหกรรมห่อพีวีซีอ่อนได้จากการผสมพีวีซีเข้ากับสารทำให้อ่อนตัว เช่น diocyphtalate (DOP) ความแข็งของพีวีซีอ่อนนี้ขึ้นกับปริมาณของสารที่ทำให้อ่อนตัว ปัจจุบันพีวีซีอ่อนไม่นับว่าเป็นเทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจุบันมีการเตรียมเทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ 2 กระบวนการ คือ

2.1.1 เทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกโพลีเมอร์

ในช่วงต้น ๆ ของการค้นพบวัสดุเทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ (ประมาณปี 1937 โดย Professor Otto Bayer ห้องปฏิบัติการ I. G. Farben ประเทศเยอรมัน) เป็นการสังเคราะห์บล็อกโพลีเมอร์ ที่ประกอบด้วยสายโซ่ไม้เลぐูลส่วนแรกและอ่อนจากปฏิกริยาการควบแน่นของ Diisocyanate ทำให้ได้พอลิยูเรเทน ต่อมาริษัท Bayer บริษัท Du Pont และบริษัท Goodyear ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นพอลิยูเรเทนเทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ (thermoplastic polyurethane elastomer, TPU) วัสดุนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นรองเท้า ชั้นส่วนภายนอกของรองเทา ฉุปกรผ้า แผ่นหุ้มวัสดุต่าง ๆ ใช้เป็นท่ออ่อนทางการแพทย์ ทั้งนี้เพราะมีสมบัติเชิงกลที่ดี มีความยืดหยุ่นสูง มีความคงทนต่อการบุกรุก และเข้ากันได้กับผิวน้ำและเสื้อผ้า

ต่อมาในปี 1965 ได้มีการสังเคราะห์บล็อกโพลีเมอร์ด้วยกระบวนการ anionic polymerization เช่นการเตรียม triblock poly(styrene-b-butadiene-b-styrene) SBS และ triblock poly(styrene-b-isoprene-b-styrene) SIS พอลีเมอร์เหล่านี้เป็นบล็อกโพลีเมอร์ ที่อุณหภูมิห้องนี

พอลิเมอร์ตัวหนึ่งเป็นพอลิเมอร์แข็งในขณะที่พอลิเมอร์อีกตัวเป็นยาง ลักษณะสัมฐานวิทยา มีการแยกเฟสออกจากกัน พอลิเมอร์ที่ได้มีความแข็งแรงและระยะยืดหยุ่น รวมทั้งสามารถหดตัวกลับได้อย่างรวดเร็วทั้งๆ ที่ไม่มีการเชื่อมโยงโโนเลกูต (cross-link) นอกจากนี้การเพิ่มน้ำไฮโดรเจนเข้าไปใน SBS และ SIS พอลิเมอร์ จะได้ styrene-ethylene butylene-styrene และ styrene-isoprene-styrene บล็อกโคพอลิเมอร์ เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย polystyrene (PS) และ polydiene จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการผลิตขามากที่สุด ทั้งนี้ เพราะมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับยาง SBR ที่วัสดุไวนิลที่องค์เนื่องจากเพสที่แข็งเป็น PS จึงทำให้พอลิเมอร์ในกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ และไม่ทนต่อตัวทำละลาย

เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีใช้งานอย่างกว้างขวางคือ thermoplastic polyamide elastomers ที่ได้พัฒนาจากบริษัท Dow Chemicals โดยการทำบล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิเมอร์ยืดหยุ่นพลาสติก polyester, polyether หรือ polyetherester กับพอลิเมอร์ที่มีผลึก เช่น polyamide โดยแข็ง ทำให้ได้เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดี ทนต่อสารเคมีและตัวทำละลายได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง จึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ ท่อน้ำร้อน ท่อน้ำมันในเครื่องมือราคายัง คู่บล็อกพอลิเมอร์ที่สำคัญคือ polyether กับ polyamide ทำให้ได้เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า PEBAK (ชื่อทางการค้า) และสามารถผลิตได้หลายเกรดขึ้นอยู่กับความต้องการของการใช้งาน

2.1.2 เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ – เทอร์โมพลาสติกเบلنด์

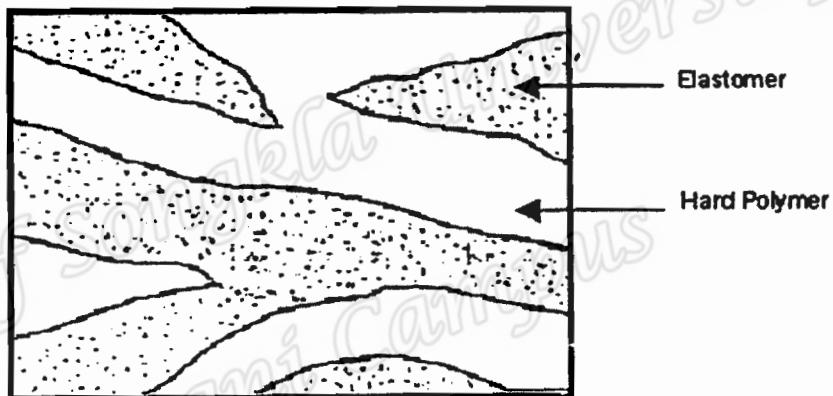
จากการศึกษาลักษณะสัมฐานวิทยาของบล็อกโคพอลิเมอร์ทำให้ทราบว่าเกิดการแยกเฟสระหว่างฟีสพลาสติกกับเฟสยาง จึงมีการตั้งสมมติฐานว่าเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์น่าจะผลิตจากกระบวนการเบلنด์ได้ นำไปสู่การศึกษาคู่เบلنด์ที่น่าสนใจ (Holden, 2000) เช่น

ยาง NBR เบلنด์กับพีวีซี จัดเป็นการเลียนแบบพีวีซีอ่อน เพราะยาง NBR มีสภาพขี้วสูง ทำให้เบلنด์เข้ากันได้กับพีวีซี เรียกพอลิเมอร์พวคนี้ว่า PVC thermoplastic elastomer

Ethylene/vinyl acetate (EVA) เบلنด์กับพีวีซี โดยปกติ EVA เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นคล้ายยางซึ่งใช้ทำรองเท้าฟองน้ำ การนำมาเบلنด์กับพีวีซี ทำให้ได้สมบูรณ์เชิงกล

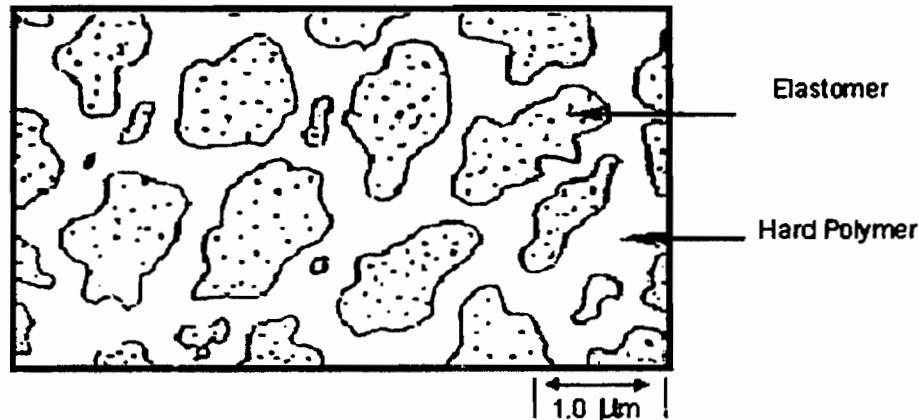
ที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม EVA กับพีวีซี ไม่สามารถเบลนด์ให้เข้าเป็นเนื้อดีบากันได้ จึงจำเป็นต้องมีตัวประสาน เช่น elvaloy ของบริษัท Du Pont Company เข้ามาช่วย

Polyolefin blends คู่สำคัญที่มีการเบลนด์กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ยาง EPR หรือ EPDM เบลนด์กับ PE หรือ PP เทอร์โนมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์จากคู่เบลนด์นี้เข้ากันได้ง่ายและมีราคาถูกกว่า TPU, SIS และ SBS เรียกพอลิเมอร์พวกนี้ว่า thermoplastic rubber (TPR) อย่างไรก็ตาม TPR จากกระบวนการเบลนด์มักนิ่มยุ่งเหยิงความเสถียรของสัมฐานวิทยา ที่ส่งผลถึงความเสถียรของสมบัติเชิงกลด้วย ดังภาพ 2.3 เป็นลักษณะสัมฐานวิทยาของเทอร์โนมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์จากกระบวนการการเบลนด์



ภาพที่ 2.3 ลักษณะสัมฐานวิทยาของเทอร์โนมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ที่ได้จากกระบวนการเบลนด์ระหว่าง hard polymer และ elastomer (Holden, 2000)

การเบลนด์เทอร์โนมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ด้วยกระบวนการกลับเฟส (phase inversion) จากกระบวนการ ไคนามิกวัลค่า ไนซ์เป็นอิกวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาของรีเอ็กทิฟเบลนด์ การค้นพบกระบวนการ ไคนามิกวัลค่า ไนซ์ของการผสม PP กับยาง EPDM ด้วยฟีนอลิก เรซิน (phenolic resin) ของ A.Y. Coran (Legge *et al.*, 1987) ทำให้เทอร์โนมพลาสติกอิเล็กโตรเมอร์ที่ได้มีสัมฐานวิทยาที่ละเอียดและเสถียร ดังภาพที่ 2.4 ให้สมบัติยืดหยุ่นที่ดีกว่าการเบลนด์ที่ไม่มีการวัลค่าไนซ์ของเฟสยาง ทำให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น ได้ลักษณะสัมฐานวิทยาที่เสถียร และง่ายต่อการแปรรูป



ภาพที่ 2.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ไทด์จาก การเบلنด์ด้วยกระบวนการไคนามิกวัลค่าไนซ์ (Holden, 2000)

เทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ไทด์ที่ได้จากการกระบวนการไคนามิกวัลค่าไนซ์ มีข้อเรียกว่า เทอร์โนพลาสติกวัลค่าไนซ์ (thermoplastic vulcanizates) นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นยางกันชน ยางซิลล์กันรั่ว และชิ้นส่วนยางอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการสมบบดีดหยุ่นสูง และมีอุณหภูมิใช้งานระหว่าง 0 - 100°C พอลิเมอร์อีกคู่หนึ่งที่มีการศึกษา กันมาก ได้แก่ NR กับ PP เพราะวัสดุทั้งสองชนิดมีราคาถูก หากผลิตเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ไทด์จากคู่เบلنด์นี้จะทำให้ได้วัสดุที่ดี

แม้ว่าในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ไทด์ในเชิงการค้า แต่มีนักวิจัยที่กำลังศึกษาเพื่อผลิตเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ไทด์จากการเบلنด์ระหว่าง NR กับ PP และ PE เพื่อเพิ่มนูกลค่ากับวัสดุทางการเกษตรที่ผลิตได้ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาคู่เบلنด์ของยางธรรมชาติกับพอลิเอโอมีค์ 6 ในกระบวนการไคนามิกวัลค่าไนซ์เบلنด์ (Seadan *et al.*, 2002), (Navarat *et al.*, 2007) เพื่อผลิตพอลิเมอร์ที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงและทนน้ำมัน โดยปกติพอลิเอโอมีค์กับยางธรรมชาติไม่สามารถเบلنด์เป็นเนื้อเดียวกันได้ จึงจำเป็นต้องมีโคพอลิเมอร์ PA-NR เป็นตัวประสานโคพอลิเมอร์นี้ อาจเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างหมู่เอนกประสงค์ไม่เลกูลของพอลิเอโอมีค์กับหมู่แอนไฮไดรค์ของยางธรรมชาติที่เกิดตัวยามาลิกแอนไฮไดรค์ในกระบวนการ การเบلنด์ (Seadan *et al.*, 1993) เทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตร์ไทด์จากการเบلنด์พอลิเอโอมีค์ 6 กับยางธรรมชาติยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย

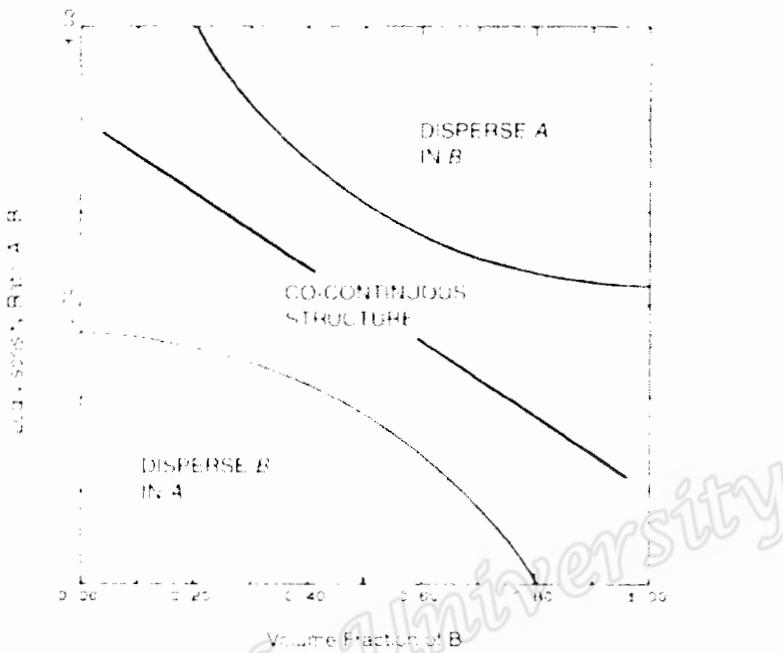
2.2 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโทเมอร์จากการเบลนด์

การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโทเมอร์จากการเบลนด์ยังและพลาสติก สามารถเตรียมได้โดยการผสมพอลิเมอร์ที่อุณหภูมิและแรงเฉือนที่สูง โดยใช้เทคนิคที่สำคัญ 2 เทคนิค คือ การเบลนด์แบบปกติและการวัลภาในเซชันแบบไดนามิกส์

2.2.1 การเบลนด์แบบปกติ

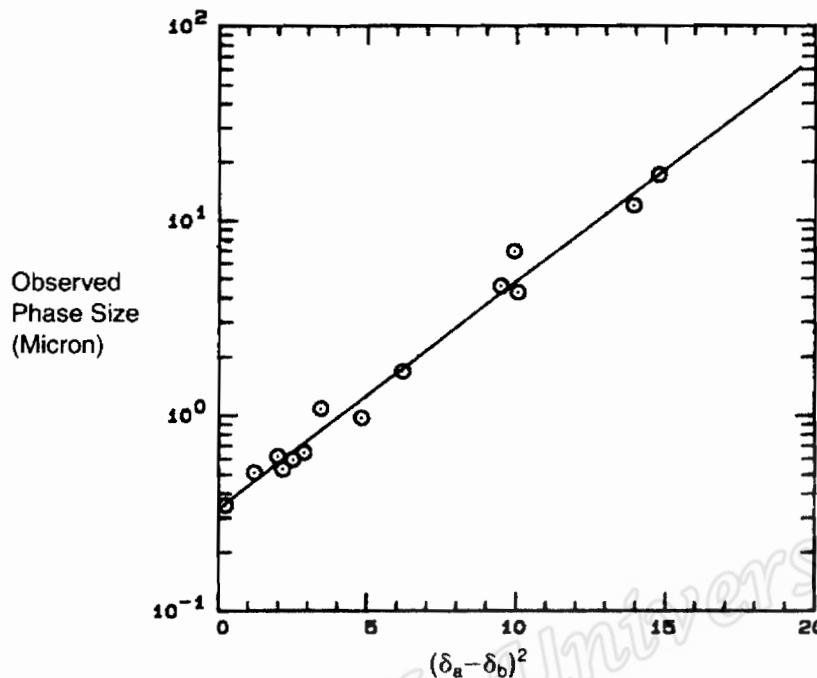
การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโทเมอร์จากการเบลนด์แบบปกติสามารถทำได้โดยการเบลนด์เทอร์โมพลาสติกกับยาง โดยไม่เติมสารวัลภาในซึ่งการเบลนด์จะทำในสภาวะที่มีแรงเฉือนสูง และให้ความร้อนเพียงเพื่อเกิดการหลอมของพลาสติกและยาง โดยไม่ทำให้เฟสของยางเสื่อมสภาพซึ่งการเบลนด์แบบปกติมีโอกาสการเกิดลักษณะทางสัมฐานวิทยาได้ 2 ลักษณะ คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งกระจายตัวในเฟสต่อเนื่อง หรือเมทริกซ์ของพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่ง และลักษณะที่สองคือพอลิเมอร์มีลักษณะเป็นเฟสร่วมกัน (co-continuous phase) ซึ่งในการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กโทเมอร์คัวบีชิการเบลนด์แบบปกติจะต้องควบคุมลักษณะทางสัมฐานวิทยาให้เป็นเฟสร่วม เนื่องจากต้องการสมบัติที่ผสมผสานกันระหว่าง 2 เฟส โดยปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดลักษณะทางสัมฐานวิทยาของการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์คัวบีชิการเบลนด์แบบปกติ คือ อิทธิพลของความหนืด อัตราส่วนการเบลนด์ และความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์

พอลิเมอร์ที่จะนำมาเบลนด์กันจะต้องมีค่าความหนืดที่มีค่าใกล้เคียงกัน เพราะผสมที่อุณหภูมิและอัตราเฉือนที่ใกล้เคียงกันจะเบลนด์ในสภาวะหลอม ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความหนืดระหว่างเฟส (A และ B) กับสัดส่วนโดยปริมาตรของเฟส B อาจจะเป็นเฟสอิเล็กโทเมอร์หรือพลาสติก แสดงดังภาพที่ 2.5 ซึ่งพบว่าพอลิเมอร์เบลนด์มีความหนืดใกล้เคียงกันจะให้พอลิเมอร์เบลนด์ที่มีลักษณะสัมฐานวิทยาแบบเฟสร่วมที่สัดส่วนการเบลนด์ที่ใกล้เคียงกัน เช่น 50/50 เป็นต้น



รูปที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความหนืดที่ใช้ในการเบลนด์ กับอัตราส่วนการผสมของพอลิเมอร์สององค์ประกอบ (Holden, 2000)

ความเข้ากันได้ของการเบลนด์พิจารณาจากความแตกต่างระหว่างค่าความสามารถในการละลาย (solubility parameter) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดผิวของพอลิเมอร์ทั้งสองชนิด สำหรับพอลิเมอร์ทั้ง 2 มีค่าแรงดึงดูดผิวสูงจะทำให้เกิดเป็นระบบ 2 เฟสที่มีเฟสขนาดใหญ่ (coarse dispersion) ซึ่งการเกิดเฟสที่มีขนาดใหญ่จะไปลดพื้นที่ระหว่างผิวสัมผัส (interfacial area) และพลังงานระหว่างผิวสัมผัส (interfacial energy) ในทางกลับกันถ้าคู่พอลิเมอร์ที่มีความสามารถในการละลายใกล้เคียงกันจะทำให้เกิดการกระจายตัวที่มีเฟสเล็กกว่า ภาพที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคของพอลิเมอร์เบลนด์กับผลต่างของความสามารถในการละลายของคู่พอลิเมอร์เบลนด์ พนวณขนาดอนุภาคของพอลิเมอร์เบลนด์มีขนาดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มความแตกต่างระหว่างค่าความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ที่ใช้กับค่าความสามารถต่างของความสามารถในการละลายของพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด ซึ่งถ้าพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิดมีความสามารถในการละลายต่างกันมาก เช่นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีขั้วในขณะที่พอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งไม่มีขั้วก็จะเกิดเป็นเฟสขนาดใหญ่ ซึ่งมีการติดประสานระหว่างเฟสค่าทำให้ความแข็งแรงของพอลิเมอร์เบลนด์ต่ำลงด้วยเห็นกัน



ภาพที่ 2.6 อิทธิพลของค่าความสามารถในการละลายต่อขนาดอนุภาคของพอลิเมอร์เบลนด์ (Holden, 2000)

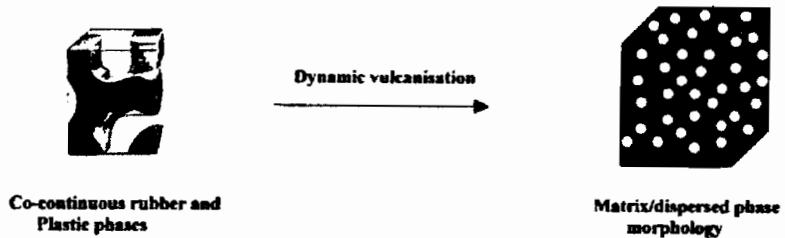
2.2.2 กระบวนการวัสดุในเซชันแบบไคนามิกส์

เทอร์โนพลาสติกอิเล็กทริเมอร์ที่เตรียมโดยกระบวนการวัสดุในเซชันแบบไคนามิกส์ เรียกว่า เทอร์โนพลาสติกวัสดุในเซชัน ซึ่งปรับปรุงสัมฐานวิทยาให้อนุภาคยางวัสดุในเซชันกระจายตัวในเฟสต่อเนื่องของพลาสติกนี้ความเสถียรโดยทำการผสมสารวัสดุในเซชันและเบลนด์ที่อุณหภูมิและแรงเฉือนสูง หรือการนำยางที่ผ่านกระบวนการผสมสารเคมีแล้วนำมาทำการเบลนด์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบแบช (batch process) ด้วยเครื่องผสมแบบปิด (internal mixer) หรือแบบต่อเนื่อง (continuous process) ด้วยเครื่องเอ็กซ์ตรูชันนิคสกรูรู (co-rotating twin screw extruder) เป็นต้น การวัสดุในเซชันจะเกิดขึ้นในระหว่างการบดผสมภายใต้อุณหภูมิสูง เมื่อเกิดการวัสดุในเซชันในเฟสยางความหนืดของเฟสยางจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่ความหนืดระหว่างเฟสยางกับเฟสพลาสติกต่างกันมากเมื่อทำการผสมต่อเนื่องไป เฟสของยางหนึดได้รับแรงเฉือนจนเกิดการแตกออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กระดับไมครอนกระจายตัวในเมทริกซ์ของพลาสติก ต้องให้แรงเฉือนที่อุณหภูมิคงกล่าวจนกระทั่งเกิดการวัสดุในเซชันที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคยางกลับมารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนอีก ซึ่งอนุภาคยางวัสดุในเซชันคาดเด็กที่เกิดขึ้นระหว่างทำการผสมทำ

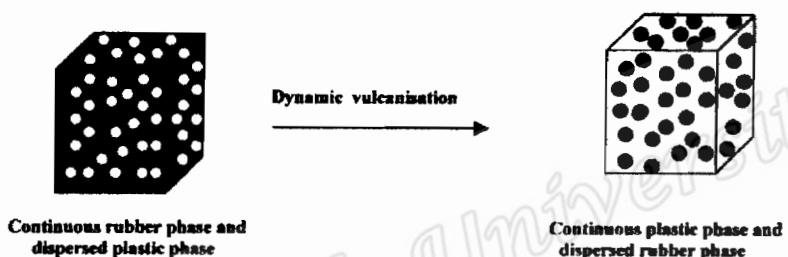
ให้เกิดการปรับปรุงสมบัติทางพิสิกส์ของเทอร์โนพลาสติกอิเล็กต์โรเมอร์ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติค้านการคืนตัว ความทนทานต่อความร้อน และความด้านทานต่อน้ำมัน

สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมด้วยกระบวนการเบลนด์แบบปกติที่อธินายไปแล้วในหัวข้อ 2.2.1 จะถูกควบคุมโดยอิทธิพลของความหนืดและสัดส่วนของการเบลนด์ แต่ในการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์ด้วยกระบวนการวัลภาไนเซชันแบบไคนามิกส์ เกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาได้หลายรูปแบบดังแสดงในภาพที่ 2.7 กล่าวคือ มี การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแบบเฟสร่วมเป็นการกระจายตัวในแมทริกซ์ การเปลี่ยนในลักษณะของการกลั่นเฟส (เปลี่ยนจากเฟสพลาสติกที่กระจายตัวในเฟสยางกล้ายเป็นเฟสยางกระจายตัวในเฟสพลาสติก) และการลดลงของขนาดอนุภาคยางที่กระจายตัวในเทอร์โนพลาสติกเป็นต้น (Asaletha et al., 1999) พบว่า การเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิสไตรีน (NR/PS) ที่อัตราส่วนการเบลนด์เท่ากับ 30/70 ให้พอลิเมอร์เบลนด์ที่มีสัณฐานวิทยาแบบการกระจาย โดยอนุภาคยางกระจายตัวในเฟสพลาสติก และเมื่อผ่านกระบวนการวัลภาไนเซชันแบบไคนามิกส์พบว่าขนาดอนุภาคยางที่กระจายตัวในเทอร์โนพลาสติกเล็กลง ส่วนที่อัตราส่วนการเบลนด์ NR/PS เท่ากับ 70/30 เฟสของยางจะเป็นเฟสต่อเนื่อง แต่เมื่อผ่านกระบวนการวัลภาไนเซชันแบบไคนามิกส์พบการกลั่นเฟสในพอลิเมอร์เบลนด์

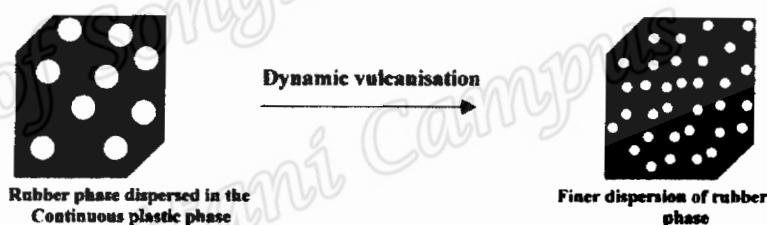
Co-continuous morphology could be transferred in to Matrix /dispersed phase morphology



Possibility of phase inversion



Finer dispersion of dispersed rubber domains



รูปที่ 2.7 การเปลี่ยนแปลงสัมฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอีลาสติเมอร์จากการวัลค้านิชแบบไดนามิกส์ (John et al., 2003)

2.3 ความสามารถในการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบลนด์

พอลิเมอร์เบลนด์ คือ พอลิเมอร์ที่เตรียมจากการนำพอลิเมอร์ที่มีลักษณะทางเคมีต่างกัน ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน เพื่อปรับปรุงสมบัติซึ่งไม่สามารถได้จากพอลิเมอร์เพียงชนิดเดียว ดังนั้นการเบลนด์จะเป็นการพัฒนาปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ เช่น ความง่ายในการแปรรูป การทนต่อความร้อนและสารเคมี ทนทานต่อการกระแทกและการดึงเป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ซึ่งมีความซับซ้อนกว่า นอกจากนี้การเบลนด์พอลิเมอร์ที่มีราคาถูก กับพอลิเมอร์ที่ใช้ในงานสมรรถนะสูงซึ่งมีราคาแพงจะเป็นการประหยัดต้นทุนและได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติยอมรับได้ในการใช้งาน หรือเตรียมยางชนิดใหม่จากการนำยางตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป

มาตรฐานเพื่อให้ได้สมบัติเด่นบางประการตามต้องการ เช่น การเบลนด์ยางธรรมชาติกับยางในไตรล์ยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ ยางบิวท่าไดอินพสมกับยางธรรมชาติ เพื่อให้ได้ยางที่มีสมบัติน้ำหนักและทนต่อการสึกหรอ เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะเบลนด์พลาสติกกับยาง เช่น การเบลนด์พอลิไพรไฟลีนกับยางในไตรล์ และการเบลนด์พลาสติกกับพลาสติก เช่น ในลอนกับพอลิอสเทอร์ เป็นต้น

2.3.1 ความเข้ากันได้ของการเบลนด์

ความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์ โดยทั่วไปความเข้ากันได้ หมายถึง การผสมเข้ากันได้ระดับไม่เลกูล (miscibility) ของพอลิเมอร์ที่นำมาผสม เพื่อผลิตพอลิเมอร์เบลนด์ที่มีสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน แต่การเบลนด์โดยทั่วไปจะเกิดความไม่เข้ากันเนื่องจากความแตกต่างกันด้านสมบัติและความเป็นขั้วของคู่เบลนด์ ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ คือ ได้วัสดุที่สมบัติเชิงกลและสมบัติอื่นๆ ไม่เหมากับลักษณะการใช้งาน ดังนั้นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการเข้ากันของการเบลนด์ คือ จนศาสตร์ของกระบวนการผสม อุณหภูมิของการผสม การมีตัวทำละลายหรือสารเติมแต่งชนิดอื่น ๆ อยู่ในระบบ เป็นต้น การดัดตามลักษณะทางสัมฐานวิทยาหลังจากผ่านกระบวนการผสม พนพอลิเมอร์เบลนด์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

1. การเบลนด์ที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ (miscible blends) พอลิเมอร์เบลนด์มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวและไม่เห็นการแยกเฟส

2. การเบลนด์ที่เข้ากันได้บางส่วน (compatibilized blends) จะสังเกตเห็นการแยกเฟส แต่ที่จุดต่อระหว่างเฟส (boundary) หรือ ผิวสัมผัส (Interface) จะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกัน

3. การเบลนด์ที่ไม่เข้ากัน (immiscible blend) จะเกิดการแยกเฟสของพอลิเมอร์แต่ละชนิดนั้นคือเป็นผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันต่ำ ก่อให้เกิดการแตกหักได้ง่ายสมบัติเชิงกลไม่ดีและทำให้ตัวทำละลายแพร่เข้าไปได้ง่าย เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเฟสนาก

ปัญหาที่เกิดจากการเบลนด์ คือ ความไม่เข้ากันขององค์ประกอบที่นำมาเบลนด์ ก่าวก็อพอลิเมอร์ที่ผ่านกระบวนการเบลนด์จะต้องเข้ากันได้หรือเข้ากันบางส่วน การผสมพอลิเมอร์ที่เข้ากันไม่ได้หรือเข้ากันได้ไม่ดี จะเกิดผลเสียต่อสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ เนื่องจากเกิดการแยกเฟสของพอลิเมอร์แต่ละชนิดอย่างชัดเจน หากแต่ละเฟสมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันต่ำ จะทำให้พอลิเมอร์ที่ได้มีสมบัติเชิงกลไม่ดีและทำให้ตัวทำละลายแพร่เข้าระหว่างเฟสได้ง่าย ความไม่เข้ากันของพอลิเมอร์เบลนด์มีสาเหตุมาจากการปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ

1. ความไม่เข้ากันด้านความหนืด (viscosity incompatibility) กล่าวคือถ้าความหนืดของคู่เบلنด์มีความแตกต่างกันมากจะได้พอลิเมอร์เบลนด์ที่เข้ากันไม่ดี แต่ในขั้นตอนการผสมสามารถปรับปรุงได้โดยการปรับอัตราส่วนของความหนืดของแต่ละองค์ประกอบโดยการผสมของน้ำมันหรือสารตัวเติม การปรับปรุงกระบวนการแปรรูป หรือปรับปรุงความหนืดเริ่มต้นของพอลิเมอร์ให้ใกล้เคียงกัน

2. ความไม่เข้ากันทางเทอร์โมไดนามิกซ์ (thermodynamic incompatibility) สามารถปรับปรุงได้ถ้าพลังงานพื้นผิวความแตกต่างกันไม่นักจนทำให้เฟสพอลิเมอร์ที่มีปริมาณมากกว่าเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนและมีความสามารถในการยึดติดระหว่างเฟสเพียงพอ

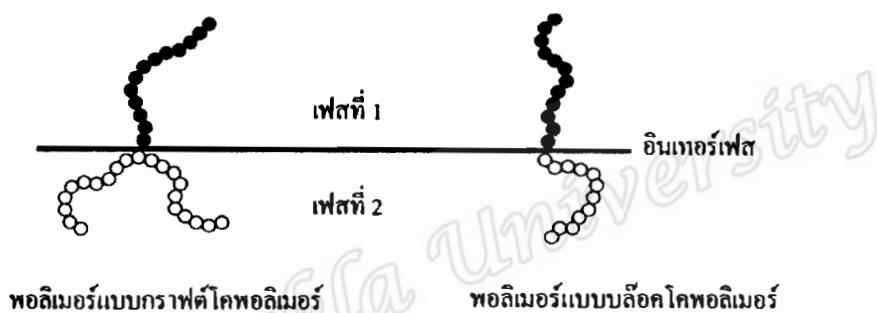
3. ความไม่เข้ากันทางอัตราวัลค่าในเซชัน (cure-rate incompatibility) เป็นผลมาจากการที่ยางแต่ละชนิดนั้นมีพลังงานกระตุ้นในการวัลค่าในเซชันที่แตกต่างกัน นอกจานี้การที่สารเคมีกระเจาด์ตัวไม่เท่ากันในยางแต่ละชนิด โดยเฉพาะสารตัวเร่งหรือสารที่ใช้ในการวัลค่าในเซชันก็จะมีผลให้เกิดความไม่เข้ากัน

การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตร์รัฐว่างยางกับเทอร์โมพลาสติก คู่เบلنด์นั้นจะไม่สามารถเบลนด์เข้ากันได้ในระดับไม่เลกุล การเบลนด์จึงจำเป็นต้องมีตัวประสานความเข้ากัน ได้ เป็นตัวช่วยเพื่อให้พอลิเมอร์ทึ่งสองสามารถเบลนด์เข้ากัน ได้ โดยมีเฟสสัมฐานวิทยาที่เล็ก ละเอียดและมีสมบัติเชิงกลที่ดี ตัวประสานส่วนใหญ่จะเป็นพากบลีอิคโภลิเมอร์หรือกราฟต์โภลิเมอร์ของคู่เบلنด์ โดยที่บลีอิคโภลิเมอร์อาจได้จากการสังเคราะห์หรือได้จากการทำปฏิกริยาเรэк็อกทิฟเบลนด์

2.3.2 กราฟต์และบลีอิคโภลิเมอร์ เป็นตัวเพิ่มความเข้ากันได้

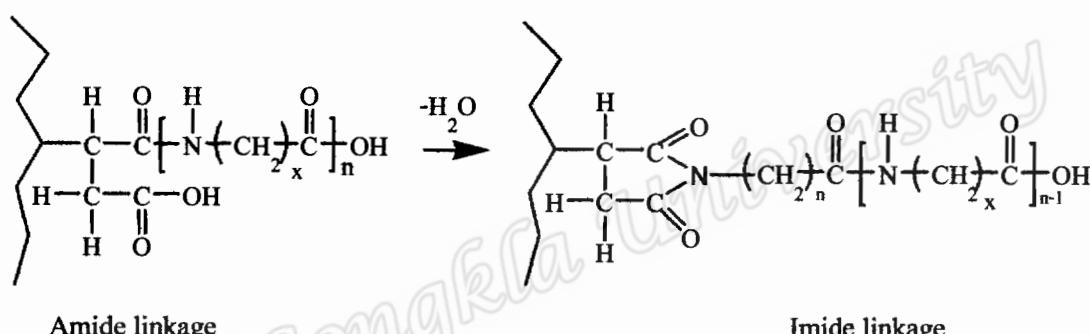
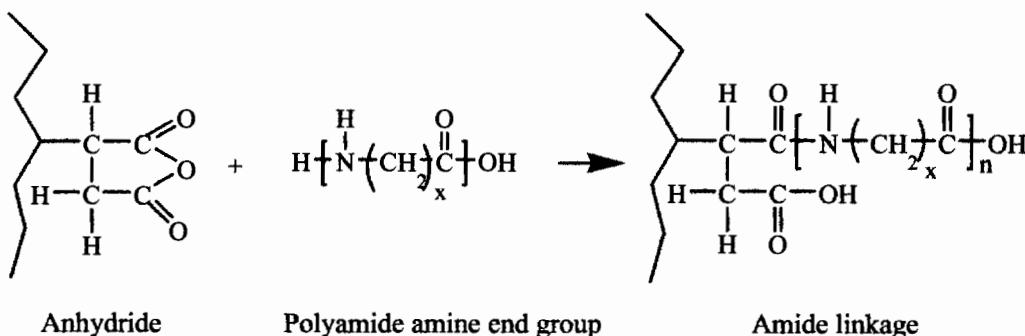
กราฟต์โภลิเมอร์และบลีอิคโภลิเมอร์ เป็นตัวประสานที่นิยมใช้กันมากที่สุด ในพอลิเมอร์เบลนด์ ปริมาณที่ใช้อยู่ในช่วง 1-5 % แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้บลีอิคโภลิเมอร์มากกว่า เนื่องจากโภลิเมอร์แบบบลีอิคโภลิเมอร์ที่มีส่วนของไมเลกุลที่มีลักษณะทางเคมีเหมือนกับพอลิเมอร์ที่ต้องการผสม พอลิเมอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มความเข้ากัน ได้จะมีตำแหน่งอยู่ที่อินเทอร์เฟส (interface) ของพอลิเมอร์ที่ผสม ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2.8 พอลิเมอร์ร่วมแบบกราฟต์จะผสมส่วนที่มีธรรมชาติทางเคมีเข้ากันเหมือนกับพอลิเมอร์ชนิดอื่น ด้วยย่างของการใช้ตัวเพิ่มความเข้ากัน ได้ชนิดนี้ในการเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์ เช่น การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์จากพอลิเอทิลีนแบบความหนาแน่นต่ำ (low density polyethylene, LDPE) และ พอลิสไตรีน (polystyrene, PS) โดยใช้พอลิเมอร์แบบกราฟต์โภลิเมอร์ของพอลิสไตรีนกับพอลิเอทิลีนแบบความหนาแน่นต่ำ (PS-g-LDPE) เป็นตัวประสานความเข้ากัน ได้ การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์จาก

พอลิเอทิลีนแบบความหนาแน่นสูง (high density polyethylene, HDPE) กับพอลิไพริเพลิน (polypropylene, PP) โดยใช้พอลิเมอร์แบบบล็อกโภคพอลิเมอร์ของเอทิลีนกับไพริเพลิน (ethylene-propylene copolymer) เป็นตัวประสานความเข้ากันได้ และเตรียมพอลิเมอร์เบلنด์จากพอลิเอทิลีนแบบความหนาแน่นสูงกับพอลิเอทิลีนเทอเรฟทาเลท (poly(ethylene terephthalate), PET) เตรียมโดยการใช้พอลิเมอร์แบบไตรบล็อกโภคพอลิเมอร์ของสไตรีนเอทิลีน และบิวทีน (styrene-ethylene/butane-styrene (SEBS) triblock copolymer) เป็นตัวเพิ่มความเข้ากันได้เบื้องต้น



ภาพที่ 2.8 พอลิเมอร์แบบกราฟต์โภคพอลิเมอร์ และบล็อกโภคพอลิเมอร์ที่ทำหน้าที่ เป็นตัวประสานความเข้ากันได้

2.3.3 บล็อกและกราฟต์โภคพอลิเมอร์จากวีแอคทีฟเบلنด์ เป็นตัวประสานความเข้ากันได้
นำพอลิเมอร์ที่ต้องการเบلنด์กันมาทำการดัดแปลงโนเมเลกุล โดยการเพิ่มน้ำฟังก์ชันที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีลงบนโนเมเลกุล ซึ่งน้ำฟังก์ชันที่เพิ่มเข้าไปจะสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดที่นำมาเบلنด์กัน การดัดแปลงโนเมเลกุลทำได้โดยการทำปฏิกิริยาเคมีในเตาปฏิกิริณ์เคมีซึ่งมักจะทำในสภาวะที่เป็นสารละลายหรือทำโดยการใช้กระบวนการอีกซ์ทรูดดัดแปลงโนเมเลกุลในสภาวะหลอม ตัวอย่างการใช้พอลิเมอร์ที่มีน้ำฟังก์ชันเป็นตัวประสานความเข้ากันได้จากการเบلنด์ เช่น การดัดแปลงโนเมเลกุลของพอลิโอลิฟิน โดยการทำปฏิกิริยา กับมาลิอิกแอนไฮไดรค์ ทำให้เกิดหมู่คาร์บอนิลอิสระบนโนเมเลกุล ซึ่งพอลิเมอร์ที่ดัดแปลงแล้วสามารถเกิดปฏิกิริยาได้กับพอลิเอโไมค์ โดยการทำปฏิกิริยากับหมู่อะมิโนในโนเมเลกุลพอลิเอโไมค์ ดังนั้นตัวประสานความเข้ากันได้ชนิดนี้ สามารถทำให้เกิดการผสมเข้ากันได้ดีกับการเตรียมพอลิเมอร์เบلنด์ของพอลิโอลิฟินกับพอลิเอโไมค์ ดังภาพที่ 2.9 เป็นภาพแสดงปฏิกิริยาที่เกิดระหว่างหมู่แอนไฮไดรค์ กับหมู่อะมิโนของพอลิเอโไมค์

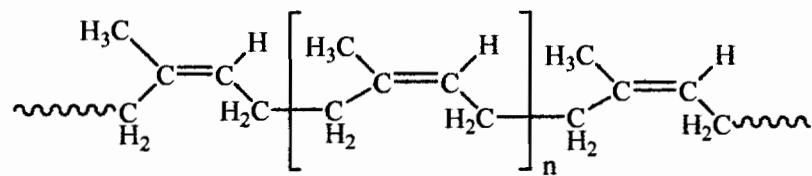


ภาพที่ 2.9 ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่แอนไฮดร็อกับหมู่เอมีนของพอดีโอไมค์ (Sperling, 1997)

2.4 ยางธรรมชาติ

2.4.1 โครงสร้างของโมเดลภัยทางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ที่มีสารพากไก่คราร์บอนเป็นองค์ประกอบร้อยละ 95 โดยน้ำหนักที่เหลือเป็นสารพากโปรตีน ไบมัน และเกลืออินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ยางธรรมชาติมีน้ำหนักโมเลกุลตั้งแต่ 50,000–3,000,000 และปริมาณร้อยละ 60 ของโมเลกุลเหล่านี้มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า 1,300,000 (ชัยวัฒน์, 2527) ยางธรรมชาติมีความถ่วงจำเพาะประมาณ 0.934 ที่ 20°C และมีค่าชนีหักเหแสงเท่ากับ $1.5215\text{--}1.5238$ ที่ 20°C โครงสร้างทั่วไปของโมเลกุลยางธรรมชาติจะเป็นแบบ *cis*-1,4-polyisoprene แสดงดังภาพที่ 2.10



ภาพที่ 2.10 โครงสร้างโมเลกุลของยางธรรมชาติ (*cis*-1,4-polyisoprene)

2.4.2 สมบัติทั่วไปของยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติเป็นสารประกอบที่มีหน่วยซ้ำ (repeating unit) ซึ่งเป็นหน่วยไอโซพรีน (isoprene unit) มาต่อกันด้วยพันธะเคมีอย่างเป็นระเบียบทาให้มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มีสมบัติทั่วไปที่สำคัญได้แก่

2.4.2.1 สมบัติด้านทานต่อแรงดึง ผลของการที่ไอโซพรีนมาเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ยางธรรมชาติสามารถลดกลีกได้เมื่อถูกดึงให้ยืดออก (strain-induced crystallization) และกลีกที่เกิดขึ้นเป็นตัวเสริมความแข็งแรงของยาง การออกแบบยางธรรมชาติโดยไม่ใส่สารตัวเดิน ได้ๆ เลยก จะทำให้ได้ยางที่มีความสามารถในการยืด (elongation at break, %) ได้สูงถึง 700–800% มี ความต้านทานต่อแรงดึง (tensile Strength) ประมาณ 28–30 นิวตันต่ำตรางมิลลิเมตร โดยที่ยางนี้ ค่าโมดูลัสต่ำ (บุญธรรม, 2530)

2.4.2.2 ความต้านทานต่อการฉีกขาด เนื่องจากยางธรรมชาติสามารถลดกลีกได้ เมื่อถูกดึงยืด ทำให้มีความทนทานต่อการฉีกขาดสูงมาก โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง พนว่าในการแกะ ยางออกจากเบ้าของร้อนจะมีปัญหารื่องยางขาดน้อยมากเนื่องจากยางธรรมชาติมีสมบัติความ ทนทานต่อการฉีกขาด

2.4.2.3 ความต้านทานต่อการสึกหรอ ยางธรรมชาติมีความทนทานต่อการสึกหรอ ที่ดีพอใช้และขัดอยู่ในกลุ่มยางที่มีความทนทานต่อการสึกหรอกลุ่ม 1 ซึ่งจัดเป็นกลุ่มยางที่ทนทาน ต่อการสึกหรอสูงคงแสดงใน ตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ความด้านทานต่อการสึกหรอของยางชนิดต่างๆ (บัญชารม, 2530)

กุ่ม	ความทานทานต่อการสึกหรอ	ชนิดยาง
1	คีมาก	Urethane, BR, SBR, NR
2	ดี - คีมาก	EPDM, CR, NBR, CSM (Hypalon)
3	ดี	Butry, Ethylene/acrylic elastomer, Vinyl acetate-ethylene elastomer (EVA)
4	เลว	Silicone, Thiokol

2.4.2.4 ความกระเด้งตัว ยางธรรมชาติมีความกระเด้งตัวสูง มีความร้อนสะสมต่ำ ทำให้ยางธรรมชาตินิยมใช้ในการผลิตยางรถบรรทุกที่ต้องรองรับน้ำหนักได้มาก ๆ

2.4.2.5 ความเหนียวติดกัน ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติติดกันเองได้ดีทำให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำ laharchin ส่วนมาประกอบได้ดี เช่น ยางล้อ และสายพานลำเลียงเป็นต้น

2.4.2.6 ความเป็นอนวนไฟฟ้า เมื่อจากยางธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขี้วิจิมีความด้านทานไฟฟ้าจำเพาะสูงมากถึง $10^{15} \Omega\text{cm}$. ซึ่งสามารถใช้เป็นอนวนไฟฟ้าได้มาก

2.4.2.7 ความทนทานต่อสารเคมี เมื่อจากยางธรรมชาติเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขี้วิจิมีความทนทานต่อของเหลวที่มีขี้วิจิได้ เช่น อะซิโตน, แอลกอฮอล์ หรือกรดเจือจาง แต่ไม่ทนต่อกรดในตริกเข้มข้น กรดกำมะถันเข้มข้น น้ำมันพืช และน้ำมันปิโตรเลียม

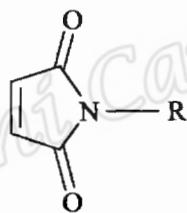
2.4.2.8 สมบัติการบ่มเร่ง ยางธรรมชาติมีพันธะคู่อยู่จำนวนมากซึ่งว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ทำให้ถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย นอกจากนั้นยางธรรมชาติยังไม่ทนทานต่อโอโซนด้วยถ้าต้องออกสูตรยางธรรมชาติให้สามารถใช้งานได้นาน ๆ จึงจำเป็นต้องใส่สารด้านการเสื่อมสภาพของยางเนื่องจากออกซิเจนและโอโซน (antioxidants and antiozonants) เพื่อช่วยปกป้องการเสื่อมสภาพของยาง

2.4.2.9 อุณหภูมิการใช้งาน ยางธรรมชาติสามารถใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิ -70°C โดยที่ยางทั่วไปจะแข็งตัวที่อุณหภูมิค่า และอ่อนตัวลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งยางธรรมชาติมีค่า T_g เท่ากับ -72°C ซึ่งต่ำกว่ายางสังเคราะห์ชนิดอื่น ๆ ยกเว้นยางบิวท่าไคอิน และยางซิลิโคนเท่านั้น (Hoffmann, 1989)

2.5 การดัดแปลงโนมเลกุลยางธรรมชาติโดยการทำปฏิกิริยากราฟ์โคพอลิเมอไรซ์กับอนุพันธ์มาลิโใหมค์

2.5.1 การกราฟ์ต่อนุพันธ์มาลิโใหมค์บนโนมเลกุลยางธรรมชาติ

อนุพันธ์มาลิโใหมค์มีโครงสร้าง โนมเลกุลที่เป็นพันธะคู่ในวงแหวน และมีหมู่คาร์บอนิล ($C=O$) ดังแสดงในภาพที่ 2.11 ซึ่งเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน (electron-withdrawing group) ทำให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนตรงตำแหน่งของพันธะคู่ของวงแหวนอยู่ในค์ต้า (electron-deficiency site) จึงเกิด โซโนพอลิเมอไรซ์ผ่านพันธะคู่ได้ยากเนื่องจากความไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาผ่านอนุมูลอิสระ แต่สามารถเกิดปฏิกิริยากราฟ์โคพอลิเมอไรซ์กับมอนомерหรือพอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ ได้ง่าย ในกรณีที่มอนomerหรือพอลิเมอร์หมู่แทนที่ตรงตำแหน่งอะตอนของในโครงสร้างได้ เพื่อให้เป็นหมู่ฟังก์ชันตามด้องการซึ่งโคพอลิเมอร์ที่ได้จะมีสมบัติเป็นไปตามหมู่ฟังก์ชันที่ถูกแทนที่ตรงตำแหน่งในโครงสร้าง



ภาพที่ 2.11 โครงสร้างโนมเลกุลของอนุพันธ์มาลิโใหมค์

ในงานวิจัยนี้ทำการสังเคราะห์อนุพันธ์มาลิโใหมค์ให้มีวงแหวนอะโรมาติกในหมู่แทนที่ตรงตำแหน่งในโครงสร้าง ซึ่งพอลิเมอร์ที่มีวงแหวนอะโรมาติกและ/หรือวงแหวนเซเทอโรไซคลิก จะมีความเสถียรต่อความร้อนดีเยี่ยม เนื่องจากมีจำนวนอะตอนไไฮdroเจนที่จะถูกออกซิไ化ซ์ได้ต่ำที่สุด และมีพันธะคู่แบบค่อนขุนทดสูง (Jang and Park, 1992)

ปฏิกิริยากราฟ์โคพอลิเมอไรซ์ระหว่างยางธรรมชาติกับอนุพันธ์มาลิโใหมค์สามารถทำผ่านพันธะคู่โดยใช้เครื่องผสมแบบปีกที่สามารถควบคุมความเร็วอบและอุณหภูมิของการบดผสมได้ การกราฟ์ต่อนุพันธ์มาลิโใหมค์บนโนมเลกุลของพอลิเมอร์ทำได้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเหนือจุดหลอมเหลวของพอลิเมอร์ที่ต้องการเตรียมและอนุพันธ์มาลิโใหมค์ สิงคโปร์ (2551) การเตรียมกราฟ์โคพอลิเมอไรซ์ระหว่างสาร เอ็น-(4-ไสครอกซีฟินิล)มาลิโใหมค์

(HPM) หรือ เอ็น-(4-อะนิลโนฟินิล)มาลิอิไมค์ (APM) กับยางธรรมชาติ ภายใต้สภาวะหดлом โดยใช้เครื่องบดผสมแบบปีกพบว่า HPM สามารถกราฟต์บนไโมเลกุลยางธรรมชาติได้ดีที่สุดที่ อุณหภูมิ 205°C เวลาการทำปฏิกิริยา 10 นาที และผสม HPM 4 phr ต่อบน APM นั้นสามารถกราฟต์ บนไ莫เลกุลยางธรรมชาติได้ดีที่สุดที่ อุณหภูมิ 170°C เวลาการทำปฏิกิริยา 10 นาที และผสม APM 4 phr และนำกราฟต์โโคพอลิเมอร์ดังกล่าวไปใช้เป็นสารต้านออกซิเดชัน พบว่าสามารถปรับปรุงความ ต้านทานต่อการบ่มเร่ง ได้ดีขึ้น

2.5.2 การวิเคราะห์การเกาติดของสาร เอ็น-(4-ไอครอกซิฟินิล)มาลิอิไมค์ บนไ莫เลกุลยาง ธรรมชาติด้วยเทคนิคฟูริเอร์กรานสฟอร์มอินฟราเรดเปียกไทร์สโตรกี (FTIR)

การวิเคราะห์การเกาติดของ HPM บนไ莫เลกุลยางธรรมชาติในงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ ในเชิงเปรียบเทียบ กล่าวคือ เป็นการคำนวณหาอัตราส่วนความสูงของพีก (peak height ratio) จากค่าการคูคูกลีนรังสีอินฟราเรดที่เลขคลื่น 1709 cm^{-1} ซึ่งเป็นการสั่นแบบยืดของพันธะ C=O ของวงแหวนมาลิอิไมค์ในสาร HPM กับค่าการคูคูกลีนรังสีอินฟราเรดที่เลขคลื่น 835 cm^{-1} ซึ่งเป็น การสั่นแบบนองกระนาบของพันธะ C-H ที่ต่ออยู่กับตำแหน่งพันธะ C=C ของยางธรรมชาติ โดยการ คำนวณแสดงได้ดังสมการที่ 2.1 (Barra et al., 1999)

$$\text{Peak Height Ratio} = \frac{h_c}{h_m} \quad (2.1)$$

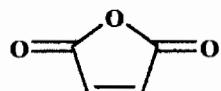
เมื่อ h_c คือ ความสูงของพีกที่เลขคลื่น 1709 cm^{-1}

h_m คือ ความสูงของพีกที่เลขคลื่น 835 cm^{-1}

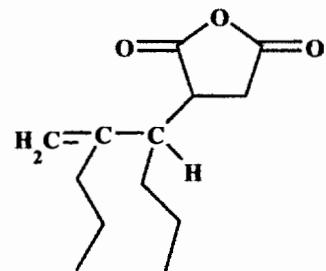
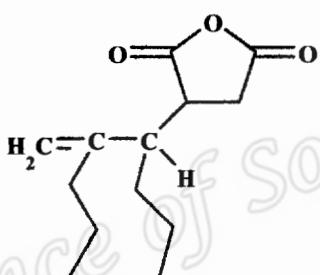
2.6 การเกิดพันธะกันระหว่างยางธรรมชาติตามลิอเอตและพอลิเอโอนิค

เนื่องจากยางธรรมชาติและพอลิเอโอนิค มีสมบัติที่แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ยางธรรมชาติ เป็นพอลิเมอร์ที่ไม่มีข้าว แต่พอลิเอโอนิค มีข้าว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการเติมหมุ่ฟังก์ชันที่ว่องไว ต่อปฏิกิริยาเคมีในไ莫เลกุลยาง ทำให้ยางธรรมชาติมีหมุ่ฟังก์ชันที่สามารถเกิดปฏิกิริยากับหมุ่เอโอนิค ของพอลิเอโอนิคได้ คือเกิดพันธะ ไฮโดรเจนหรือพันธะ โคลาเลนต์ระหว่างพอลิเมอร์ทั้งสอง นิการศึกษาการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไครค์ และยางธรรมชาติตามลิอเอต

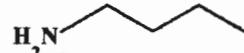
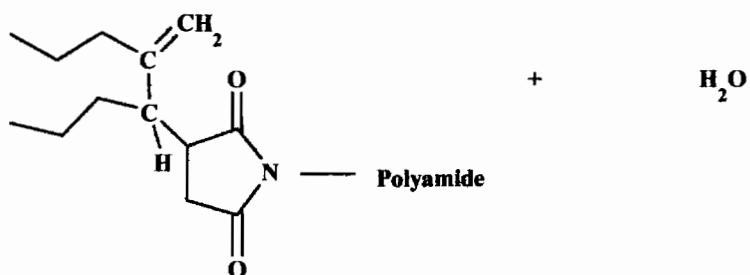
กับพอดีโอไมค์ 6 พนบวมมาลิอิกแอนไซไครค์ทำปฏิกริยาแก้ติดของธรรมชาติ สามารถเกิดปฏิกริยา กับหมู่เอมีนปลายใช่ไมเดกุลของพอดีโอไมค์ เกิดเป็นโคลพอดีเมอร์ของบางธรรมชาติกับพอดีโอไมค์ (Carone *et al.*, 2000) ดังภาพที่ 2.12

Maleic Anhydride (MA)

+

**Maleated Natural Rubber****Natural Rubber (NR)**

+

**Polyamide 6****Maleated Natural Rubber****NR-g-PA 6**

ภาพที่ 2.12 ปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ระหว่างมาลิกอิกแอนไฮดรอยด์ ยางธรรมชาติ และพอยลีเอไมค์ 6 ที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการผสม (Carone *et al.*, 2000)

2.7 ไนลอน

ไนลอนเป็นเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแรกที่ถูกคิดค้นขึ้น โดย Wallace Carothers และทีมวิจัยของบริษัท Du Pont ประเทศสหรัฐอเมริกา เส้นใยสังเคราะห์นี้ถูกผลิตออกมากจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1939 ไนลอนมีด้วยกันหลายชนิด เช่น ไนลอน 6 ไนลอน 6,6 ไนลอน 11 ไนลอน 12 ไนลอน 6,10 และอื่น ๆ แต่ที่นิยมผลิตออกมากที่สุดมี 2 ชนิดคือ ไนลอน 6,6 และ ไนลอน 6 โดยไนลอน 6,6 เป็นโพลิเมอร์ที่นิยมผลิตและใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ในแถบยุโรป และแคนาดาที่นิยมผลิตและใช้ ไนลอน 6 มากกว่า

2.7.1 การเตรียมไนลอน

ไนลอนเป็นโพลิเมอร์ที่จัดอยู่ในกลุ่มโพลิเอไมค์ ทำให้สามารถผลิตไนลอนได้จากสารตั้งต้นหลายชนิด แต่สารที่นิยมใช้ทำปฏิกริยาสังเคราะห์ในไนลอน 6 คือ สารโปรแลคแอม (carrolactam) ตัวการสังเคราะห์ในไนลอน 6,6 นิยมใช้헥อกไซเดมิลีน ไฮดรอยด์ (hexamethylene diamide) กับกรดอะดิปิก (adipic acid) เส้นใยสังเคราะห์ของไนลอนเป็นโพลิเมอร์แบบกึ่งหลัก (semi-crystalline) มีหมู่เอไมค์ (-C-O-NH-) อยู่ในสายโซ่ไม่เลกูลีนซึ่งทำให้สามารถเกิดพันธะไฮดรอเจนกับไมเลกูลอื่น ๆ ได้ส่งผลให้ไนลอนเป็นโพลิเมอร์ที่คงความแข็งแรงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและมีความเหี่ยวแม่นที่อุณหภูมิต่ำ ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ (low friction coefficient) ทนทานต่อการสึกหรอ และการขัดถู ตลอดจนทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้ไนลอนยังเป็นพลาสติกวิศวกรรมที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งด้วย

2.7.2 ความแตกต่างระหว่างไนลอน 6 และไนลอน 6,6

ไนลอน 6 และไนลอน 6,6 มีสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลที่ใกล้เคียงกันแต่ไนลอน 6,6 จะมีสมบัติเหนือกว่าไนลอน 6 เล็กน้อย แต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ คือเรื่องจุดหลอมเหลวของโพลิเมอร์กับการใช้งาน เนื่องจากไนลอน 6 มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าไนลอน 6,6 ดังนั้นเสื้อผ้าที่ผลิตจากไนลอน 6 จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการรีดเสื้อผ้ามากกว่าไนลอน 6,6

2.7.3 การประยุกต์ใช้ในล่อน

ในล่อนเป็นวัสดุที่ทางบริษัท Du Pont ตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติที่มีราคาสูงอย่างขนสัตว์ และเส้นใยไนโตรเจนแต่สินค้าชนิดแรกที่ผลิตจากในล่อนคือ ขนแปรงสีฟันขยะที่สินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ในล่อนอย่างมากคือถุงน่องขององค์กรสุภาพสตรีที่ใช้เส้นใยในล่อนในการผลิตแทนเส้นใยไนโตรเจนและด้วยเหตุที่ในล่อนมีทั้งความแข็งแรงและมีสมบัติเชิงกลต่าง ๆ ดี พอดิเมอร์ชนิดนี้จึงถูกประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการทหารหลายอย่าง เช่น ร่มชูชีพ และเชือกเป็นต้น ทุกวันนี้ในล่อนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเป็นวัสดุในวงการสิ่งทอแต่เพียงอย่างเดียวแล้ว แต่ในล่อนได้ขยายขอบเขตการใช้งานเข้าไปในอุตสาหกรรมอื่นด้วย อย่างการใช้ในล่อนเป็นวัสดุคุณภาพสำหรับการผลิตเพียง ข้อต่อ และล้อของรถบันต์เป็นต้น

2.8 การประยุกต์ใช้ของพอลิเมอร์เบลนด์

การผลิตพอลิเมอร์เบลนด์เป็นแนวทางที่มีความสะดวกในการได้มาซึ่งวัสดุใหม่ ซึ่งด้านทุนการผลิตถูกกว่าการสังเคราะห์พอลิเมอร์ตัวใหม่ โดยลักษณะทางสัมฐานวิทยาของเฟสกระจายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งบอกถึงสมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์ ซึ่งลักษณะทางสัมฐานวิทยาจะถูกควบคุมโดยกระบวนการประยุกต์ที่แตกต่างกัน และปัจจัยอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ (Leblanc et al., 2009)

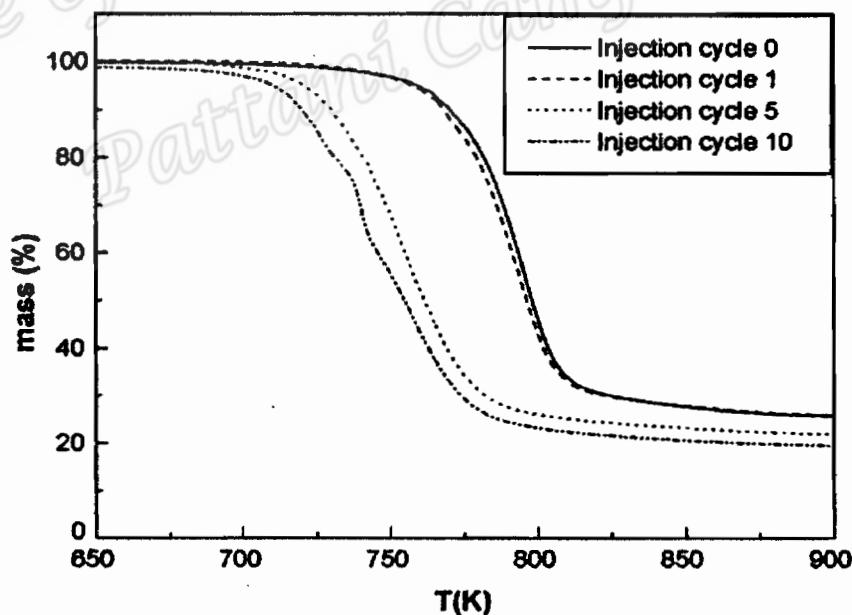
- (1) ชนิดของเครื่องผสม
- (2) เวลาการผสม
- (3) อัตราการเนื้อน
- (4) องค์ประกอบของพอลิเมอร์เบลนด์
- (5) อัตราส่วนความหนืดขององค์ประกอบของพอลิเมอร์เบลนด์
- (6) แรงตึงผิว

Leblanc et al., (2009) ได้ศึกษาระบวนการเบลนด์ PEG/PA-6,6 โดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูดแบบสกรูคู่ขนาดเล็ก (twin screw mini-extruder) ศึกษาลักษณะทางสัมฐานวิทยาโดยคุณภาพอนุภาคของเฟสกระจายเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ การใช้เครื่องผสมแบบปิด (internal mixer) พบว่าการใช้เครื่องเอกซ์ทรูดแบบสกรูคู่จะทำให้เฟสกระจายมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าการใช้เครื่อง

ผสมแบบปีกและการใช้ความเร็วอบของสกรูหรือโรเตอร์ที่สูงกว่าจะทำให้เฟสกระจายมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าการใช้ความเร็วอบต่ำ

2.9 การวิเคราะห์เชิงความร้อน

เทคนิคการวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน (thermogravimetric analysis, TGA) เป็นวิธีเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเสถียรของพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อน โดยใช้พื้นฐานการวัดน้ำหนักอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องซึ่งที่มีความไวสูง (thermobalance) ในระหว่างการวิเคราะห์จะเพิ่มอุณหภูมิของตัวอย่างซึ่งอยู่ในบรรยายกาศปกติหรือก้าวเดียวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการวิเคราะห์จะบันทึกเป็นเทอร์โมแกรมที่แสดงการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของตัวอย่างและอุณหภูมิตั้งภาพที่ 2.13 การสูญเสียน้ำหนักในช่วงแรกของการวิเคราะห์หรือที่อุณหภูมิต่ำกว่าอาจเกิดจากการระเหยของน้ำหรือตัวทำละลายแต่ที่อุณหภูมิสูงมักเกิดจากการสลายตัวของพอลิเมอร์ ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ทราบเกี่ยวกับความเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์



ภาพที่ 2.13 เทอร์โมแกรมจากการวิเคราะห์ด้วย TGA ของพอลิคาร์บอเนต (Perez et al., 2010)

2.10 การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลแบบพลวติ

เครื่องมือวิเคราะห์สมบัติเชิงกลแบบพลวติ (dynamic mechanical analyzer, DMA) ใช้ศึกษาสมบัติค้านความแข็งตึง (stiffness) และสมบัติการหน่วง (damping) ของวัสดุ ความแข็งตึงขึ้นอยู่กับสมบัติเชิงกลและขนาดของวัสดุ ซึ่งจะบ่งบอกถึงอุดลักษณ์ การหน่วงจะแสดงในรูปของ $\tan \delta$ และบ่งบอกถึงปริมาณพลังงานที่วัสดุสามารถเก็บสะสมไว้ นอกจากนี้ เทคนิค DMTA สามารถหาค่าอุณหภูมิกล้ามเก้า (glass transition temperature, T_g) ของวัสดุได้ หลักการทดสอบคือ จะให้แรงแก่ชิ้นทดสอบที่ความถี่คงที่ภายในได้ช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ เมื่อชิ้นตัวอย่างเกิดการผิดรูปจะมีสมบัติการวัดระยะที่เปลี่ยนแปลงไป การเลือกใหม่ของการทดสอบขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นทดสอบ สมบัติเชิงพลวติในเชิงของสมการคณิตศาสตร์ ถ้านำยางมาทำให้ผิดรูปเพียงเล็กน้อยด้วยการดึง (simple extension) และให้ความเครียดเป็นร่อง ($\epsilon(t)$) กระทำต่อยางโดยที่

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin \omega t \quad (2.2)$$

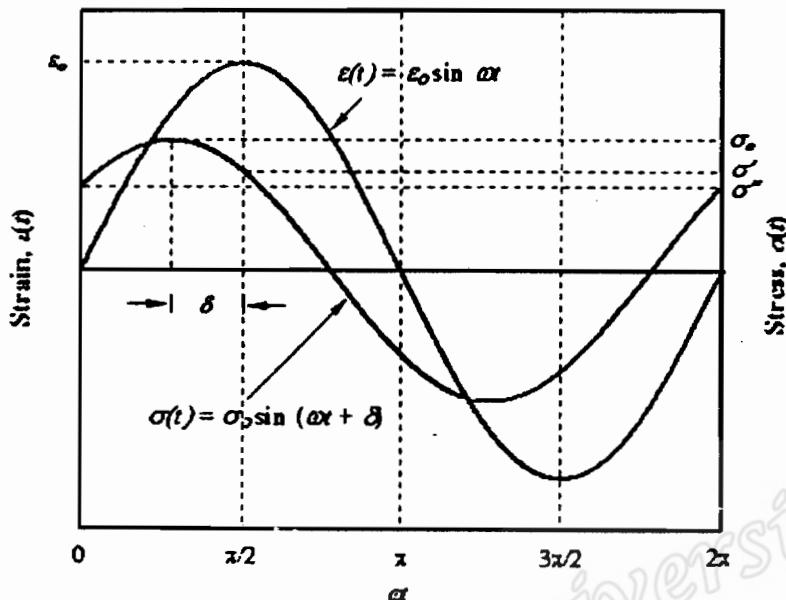
เมื่อ ϵ_0 คือ แอนปลิจูดสูงสุดของความเครียด ω คือ ความถี่ซึ่งมุน และ t คือ เวลา ความเค้นตอบสนองที่เกิดขึ้น คือ

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t + \delta) \quad (2.3)$$

เมื่อ σ_0 คือแอนปลิจูดสูงสุดของความเค้น กราฟของความเครียดที่ให้กับชิ้นทดสอบและความเค้นตอบสนองเป็นฟังก์ชันกับ ωt จะเป็นดังภาพที่ 2.14 จะเห็นว่าความเครียดจะมีค่าสูงสุดที่ $\omega t = \frac{\pi}{2}$ และมีค่าเป็นศูนย์ที่ $\omega t = 0$ อย่างไรก็ตามที่ความเครียดเป็นศูนย์ความเค้นจะไม่เท่ากับศูนย์ค่าความเค้นที่ความเครียดเป็นศูนย์ (σ'') และค่าความเค้นที่ความเครียดมีค่าสูงสุด (σ') สามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้

$$\sigma' = \sigma_0 \sin \left[\frac{\pi}{2} + \delta \right] = \sigma_0 \cos \delta \quad (2.4)$$

$$\sigma'' = \sigma_0 \sin [0 + \delta] = \sigma_0 \sin \delta \quad (2.5)$$



ภาพที่ 2.14 กราฟของความเครียดที่ให้กับชั้นทดสอบและความเห็นตอบสนองเป็นฟังก์ชันกับ ωt

จากรูปที่ 2.14 จะเห็นว่าอัตราความเครียดจะมีค่าสูงสุดเมื่อความเครียดผ่านจุดศูนย์ ทั้งนี้ เป็นเพราะฟังก์ชันขยายนี้จะมีค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่จุดคั่งกล่าว ดังนั้นค่าความเห็นที่ ความเครียดเป็นศูนย์ (σ'') จึงเป็นผลมาจากการตอบสนองของชั้นทดสอบต่ออัตราความเครียด เสมือนว่าชั้นทดสอบนั้นเป็นของไอลอนีคอลบาร์สมบูรณ์ เมื่อความเครียดถึงจุดสูงสุด อัตรา ความเครียดมีค่าเป็นศูนย์ การตอบสนองต่อความเครียดของชั้นทดสอบที่จุดคั่งกล่าวจึงเหมือนกับ การตอบสนองของของแข็งขึดหยุ่นสมบูรณ์

อัตราส่วนของความเห็นต่อความเครียดคือ ค่ามอคูลัส ดังนั้นที่ความเครียดที่สูงสุด ค่า มอคูลัสสสะสม (E')

$$E' = \left[\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \right] \cos \delta \quad (2.6)$$

และที่ความเครียดเป็นศูนย์คือ ค่ามอคูลัสสูญเสีย

$$E'' = \left[\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} \right] \sin \delta \quad (2.7)$$

และสามารถคำนวณหาแทนเจนต์สูญเสียหรือแทนเจนต์เคลต้า ($\tan \delta$) ได้จาก

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'} \quad (2.8)$$

เนื่องจากความเกินและความเครียดที่อยู่ในเฟสเดียวกันจะทำให้เกิดพลังงานที่เก็บสะสมอย่างยึดหยุ่น ในขณะที่ความเกินและความเครียดที่อยู่ต่างเฟสจะทำให้เกิดพลังงานสูญเสีย ดังนั้น $\tan \delta$ จึงเป็นอัตราส่วนระหว่างพลังงานสูญเสียและพลังงานที่เก็บสะสม (ดูลบพงษ์, 2551)

2.11 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบลนด์และเทอร์โนมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติและไนลอน 6

ในปี 2000 มีการศึกษาการเข้ากันได้ของการเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติ กับไนลอน 6 โดยทดสอบยางธรรมชาติ ไนลอน 6 และมาลิอิกแอน ไฮไครค์พร้อมกัน ทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 240°C ใช้สัดส่วนยางธรรมชาติกับไนลอน 6 (15/85 และ 25/75) และใช้มาลิอิกแอน ไฮไครค์ 3% โดยน้ำหนักของยางธรรมชาติ ผลการทดลองพบว่ามาลิอิกแอน ไฮไครค์สามารถทำปฏิกิริยากับยางธรรมชาติและไนลอน 6 เกิดกราฟต์โคโพลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับไนลอน 6 ช่วยให้การเข้ากันได้ของยางธรรมชาติกับไนลอน 6 ดีขึ้น (Carone *et al.*, 2000)

Nitrile rubber (NBR) สามารถเบลนด์กับไนลอนได้เนื่องจากยาง NBR และไนลอน ต่างเป็นพอลิเมอร์ที่มีความเป็นข้าว จึงได้มีการศึกษาถึงสมบัติเชิงกลและลักษณะสัมฐานวิทยาของเทอร์โนมพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการเบลนด์ NBR กับไนลอน พบว่าลักษณะสัมฐานวิทยา ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ NBR กับไนลอน โดยพอลิเมอร์ที่มีสัดส่วนน้อยกว่าจะเป็นเฟสที่กระจายตัวอยู่ในพอลิเมอร์ที่มีสัดส่วนมากกว่า ซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่อง ยกเว้นในสัดส่วน NBR กับไนลอน 60/40 ถึง 40/60 เฟสของยาง NBR และไนลอน จะเป็นเฟสต่อเนื่องทั้งคู่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นตามสัดส่วนของไนลอน (เฟสต่อเนื่อง) ที่เพิ่มขึ้น (Kumar *et al.*, 1996)

ได้มีการเตรียมเทอร์โนมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จากการเบลนด์ระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) กับ NBR ด้วยกระบวนการไคนามิกวัลคาในซีซิ่งใช้สัดส่วนระหว่าง HDPE/NBR (50/50) และไคคิวมิวเปอร์ออกไซด์ (DCP) เป็นสารวัลคาในซีซิ่ง พบร่วงขณะที่ทดสอบมีการวัลคาในซีซิ่งในเฟสยาง และลักษณะสัมฐานวิทยาเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยอนุภาคของ

ยางที่วัลภาไนซ์จะกระจายตัวในเฟสเล็ก ๆ จำนวนมาก ช่วยให้สมบัติค้านแรงดึงและสมบัติความต้านทานต่อการฉีกขาดดีขึ้น สมบัติค้านการไหลแสดงให้เห็นถึงความเป็นของไอล แบบชูโคลพลาสติก (George *et al.*, 2000)

ขณะเดียวกันได้มีการเตรียมเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตเมอร์โดยกระบวนการเตรียมแบบไคนามิกวัลภาไนซ์จากการเบلنค์ระหว่าง PP กับ NBR โดยทำการศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนการเบلنค์สารเพิ่มเข้ากันได้และการวัลภาไนซ์ด้วยกระบวนการไคนามิกส์ที่มีค่าสมบัติการไหลพบว่าการใช้ฟินอลิก เรซินเป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ในปริมาณน้อย ๆ ทำให้ความหนืดของหลอมเพิ่มขึ้น การใช้สารวัลภาไนซ์กำมะถันได้คุณภาพเยี่ยมมาก แต่ระบบวัลภาไนซ์ผ่านทำให้มีลักษณะสัมฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบلنค์ที่ได้ดีขึ้น (George *et al.*, 2000) นอกจากนี้เทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตเมอร์ซึ่งเตรียมโดยกระบวนการไคนามิกวัลภาไนซ์จากคู่เบلنค์ระหว่างไนลอน 6 กับ NBR และใช้ฟินอลิก เรซินเป็นสารวัลภาไนซ์ ในสัดส่วนระหว่าง PA-6/NBR ที่ 40/60 จะให้สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติเชิงกล และ สมบัติเชิงความร้อนดีที่สุด และให้ลักษณะสัมฐานวิทยาโดยเกิดการกลับเฟสของยาง NBR เป็นเฟสที่กระจายตัวในเฟสของไนลอน 6 ซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่อง (Mehrabzadeh *et al.*, 2000)

มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตเมอร์จากการเบلنค์ยาง EPDM กับไนลอน ซึ่งไนลอนที่ใช้เป็นชนิดโคลพอลิเมอร์ ระหว่าง ไนลอน 10,10 ปริมาณ 70% ในไนลอน 6,6 ปริมาณ 20% และไนลอน 6 ปริมาณ 10% เตรียมโดยกระบวนการไคนามิกวัลภาไนซ์ ใช้ยาง EPR กราฟต์ MA เป็นตัวประสานความเข้ากันได้ ใช้ระบบวัลภาไนซ์ 3 ระบบคือ ระบบฟินอลิก ระบบกำมะถัน และระบบเปอร์ออกไซด์ พนว่าระบบกำมะถันจะให้สมบัติค้านแรงดึงและความต้านทานต่อการยืดที่ดีกว่าระบบอื่น และยังพบว่าสมบัติเหล่านี้จะมากขึ้นเมื่อสัดส่วนของไนลอนเพิ่มขึ้น เมื่อยาง EPDM กับไนลอนผ่านกระบวนการไคนามิกวัลภาไนซ์โดยมี MA-g-EPR เป็นตัวประสานจะส่งผลให้เฟสของยาง EPDM สามารถกระจายตัวมีอนุภาคเฉลี่ย 1 ไมโครเมตร (Huang *et al.*, 2002) นอกจากนี้ยังมีการเตรียมเทอร์โนพลาสติกอิเล็กโตเมอร์ที่ทนแรงกระแทกจากการเบلنค์ระหว่างไนลอนกับ styrene-acrylonitrile copolymer (SAN) และ NBR พนว่าหากใช้สัดส่วนของไนลอน/SAN (2/1) และใช้ NBR 25 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักพอลิเมอร์ทั้งหมด จะให้สมบัติค้านการทนแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมและเมื่อเบلنค์ในสัดส่วนของ PA6/SAN/NBR

(50/25/25) และใช้สารวัลค่าในซ์ *p*-octane phenolic formaldehyde resin (PF) ในปริมาณ 8 phr จะได้เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหนียวมาก และเมื่อปริมาณ PF เพิ่มมากกว่า 8 phr สามารถเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากของแข็งเประเป็นของแข็งที่มีความเหนียวมากขึ้น ลักษณะสัณฐานวิทยาจะได้เฟสของอนุภาคที่กระจายตัวได้ดีกว่า และขนาดของอนุภาคที่กระจายตัวจะมีรูปแบบที่แน่นอนกว่าเมื่อสารวัลค่าในซ์เพิ่มขึ้น (Wang *et al.*, 2002)

มีการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของการเบلنด์ระหว่างยาง EPDM กับไนลอน 6 ทำการผสมโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดสกอร์บูนacd เตรียมที่อุณหภูมิ 260°C ความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที พบว่าการใช้ยาง EPDM ในสัดส่วน 50-60 % ทำให้ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ได้ทึบยาง EPDM และไนลอน 6 เป็นแบบต่อเนื่อง ส่งผลให้สมบัติเชิงกลไม่ดี จึงได้มีการพัฒนาโดยใช้ตัวประสานที่เหมาะสม (EPDM กราฟต์ด้วย MA) และใช้สารวัลค่าในซ์ปริมาณเล็กน้อย (peroxide 0.25 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ผ่านกระบวนการไดนามิกวัลค่าในซ์ ส่งผลให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น และยังพบว่าการใช้สัดส่วนของยาง EPDM 60 % ทำให้ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ได้ทึบยาง EPDM จะกระจายตัวในเฟสของไนลอน 6 ซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่อง (Oderkerk and Groeninckx, 2002)

ต่อมาในปี 2003 มีการเตรียมเทอร์โมพลาสติกวัลค่าในซ์ ระหว่างยาง EPDM กับไนลอน 6 พบว่าการใช้ chlorinated polyethylene (CPE) เป็นตัวประสาน จะดีกว่าตัวประสานชนิดอื่น และใช้กำมะถันเป็นสารวัลค่าในซ์จะให้สมบัติต้านการดึงและการยืดสูงกว่าการใช้ฟีโนอลิก เรซิน หรือ เปอร์ออกไซด์ สมบัติเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของไนลอนที่เพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์ด้วย dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) พบว่า glass transition temperature (T_g) ของไนลอนจะสูงขึ้นเมื่อปริมาณของ CPE เพิ่มขึ้น แต่ T_g ของ EPDM ต่ำลงเล็กน้อย ลักษณะสัณฐานวิทยาที่ได้ทึบ DPDM จะกระจายตัวโดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2 ไมโครเมตร ในเฟสของไนลอน 6 ซึ่งเป็นเฟสต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้สมบัติความต้านทานต่อการเสื่อมเนื่องจากสภาพแวดล้อม กับการนำกลับมาใช้ใหม่ที่ดี (Liu *et al.*, 2003)